

灿芯半导体（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕106号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股3,000.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行后公司总股本为12,000.00万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售数量为450.00万股，占本次初始发行数量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为450.00万股，占本次初始发行数量的15.00%，初始战略配售与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,785.00万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的70.00%；网上发行数量为765.00万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的30.00%。

本次发行价格为19.86元/股。

灿芯股份于 2024 年 3 月 29 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“灿芯股份” A 股 765.00 万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 4 月 2 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2024 年 4 月 2 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。**同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。**

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 4 月 2 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价配售对象未参与申购、未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,711,798 户，有效申购股数为 24,876,031,500 股。网上发行初步中签率为 0.03075249%。配号总数为 49,752,063 个，号码范围为 100,000,000,000-100,049,752,062。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,251.77 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 255.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,530.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 1,020.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04100332%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2024 年 4 月 1 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2024 年 4 月 2 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。

发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024 年 4 月 1 日

(本页无正文，为《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司



（本页无正文，为《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



2024年 4月1 日